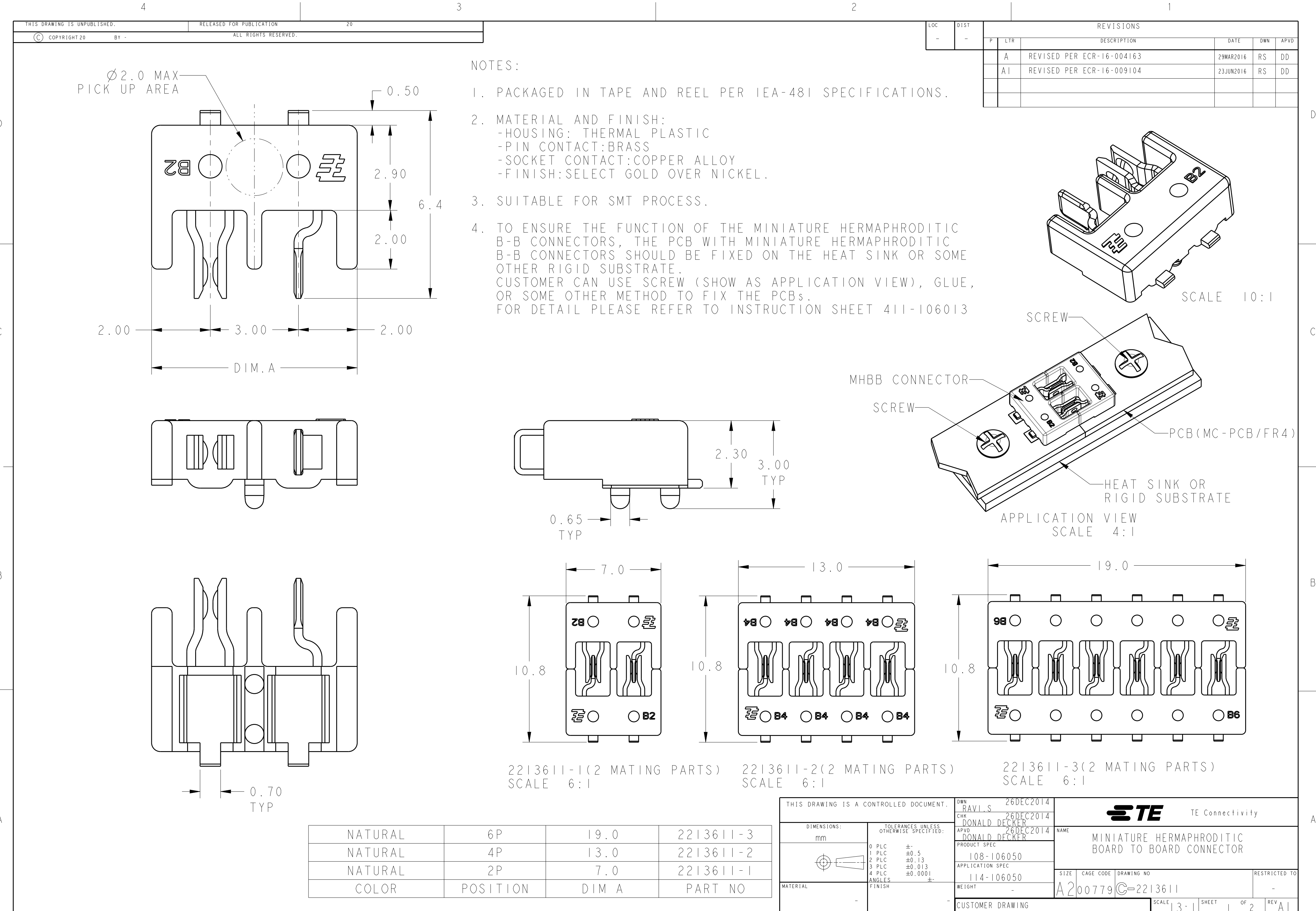




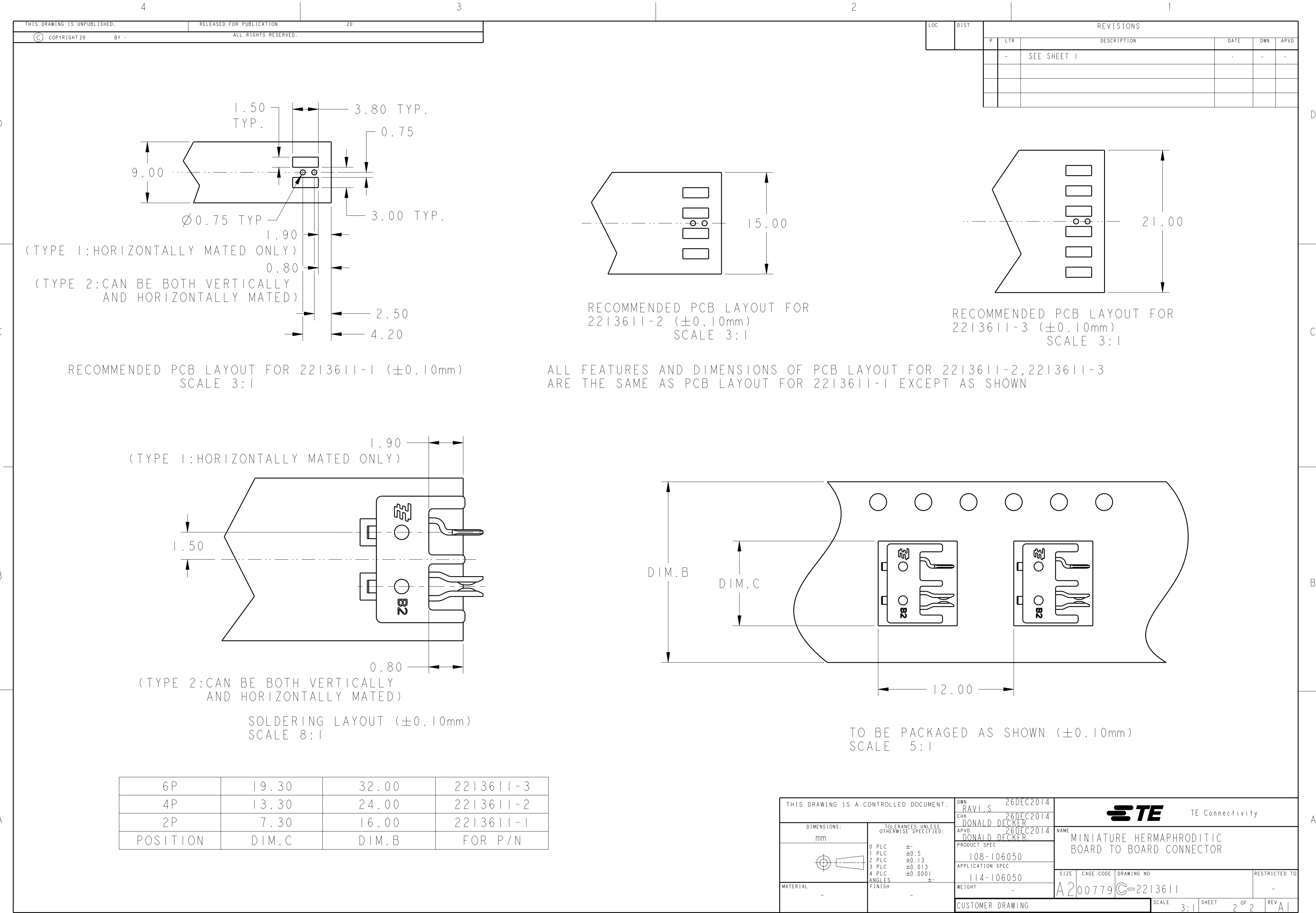
NOTES:

1. PACKAGED IN TAPE AND REEL PER IEA-481 SPECIFICATIONS.
2. MATERIAL AND FINISH:
  - HOUSING: THERMAL PLASTIC
  - PIN CONTACT:BRASS
  - SOCKET CONTACT:COPPER ALLOY
  - FINISH:SELECT GOLD OVER NICKEL.
3. SUITABLE FOR SMT PROCESS.
4. TO ENSURE THE FUNCTION OF THE MINIATURE HERMAPHRODITIC B-B CONNECTORS, THE PCB WITH MINIATURE HERMAPHRODITIC B-B CONNECTORS SHOULD BE FIXED ON THE HEAT SINK OR SOME OTHER RIGID SUBSTRATE. CUSTOMER CAN USE SCREW (SHOW AS APPLICATION VIEW), GLUE, OR SOME OTHER METHOD TO FIX THE PCBs. FOR DETAIL PLEASE REFER TO INSTRUCTION SHEET 411-106013

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
| -   | -    |           | A   | REVISED PER ECR-16-004163 | 29MAR2016 | RS  | DD   |
|     |      |           | A1  | REVISED PER ECR-16-009104 | 23JUN2016 | RS  | DD   |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |

|         |          |       |           |
|---------|----------|-------|-----------|
| NATURAL | 6P       | 19.0  | 2213611-3 |
| NATURAL | 4P       | 13.0  | 2213611-2 |
| NATURAL | 2P       | 7.0   | 2213611-1 |
| COLOR   | POSITION | DIM A | PART NO   |

|                                                                                                                                       |  |                                    |                                                                                                       |  |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                                                |  | DWN<br>RAVL.S<br>26DEC2014         |  TE Connectivity |  |                         |                    |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                                                     |  | CHK<br>DONALD DECKER<br>26DEC2014  |                                                                                                       |  |                         |                    |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±<br>1 PLC ±0.5<br>2 PLC ±0.13<br>3 PLC ±0.013<br>4 PLC ±0.0001<br>ANGLES ±<br>FINISH |  | APVD<br>DONALD DECKER<br>26DEC2014 | NAME<br>MINIATURE HERMAPHRODITIC BOARD TO BOARD CONNECTOR                                             |  |                         |                    |
| MATERIAL                                                                                                                              |  | PRODUCT SPEC<br>108-106050         | SIZE<br>A200779                                                                                       |  | DRAWING NO<br>C-2213611 | RESTRICTED TO<br>- |
| -                                                                                                                                     |  | APPLICATION SPEC<br>114-106050     | SCALE<br>13:1                                                                                         |  | SHEET<br>1              | OF<br>2            |
| -                                                                                                                                     |  | WEIGHT<br>-                        | CUSTOMER DRAWING                                                                                      |  | REV<br>A1               |                    |



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9